

证券代码：688183

证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称或 人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年9月12日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司 接待人员	董事长：邓春华 董事、总经理：张恭敬 董事会秘书兼财务总监：唐慧芬
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、当前PCB行业下游需求变化如何？对公司有何影响？</p> <p>尊敬的投资者，您好。根据Prismark预计，2024年在人工智能、汽车、网络等下游领域的带动下，18层以上多层板和HDI将有可观的增长，分别增长21.1%和10.4%。从中长期来看，18层以上高多层板、封装基板和HDI仍受到人工智能相关产业的驱动，2023年-2028年复合增长率分别达10.0%、8.8%和7.1%，高于平均增速。2024年上半年，公司持续优化产品结构，积极完善产品业务区域布局，随着服务器市场对高多层印制电路板需求增加，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长，实现营业收入和净利润的增长。感谢您对生益电子的关注！</p> <p>2、请问公司在AI服务器领域如何布局？取得了什么成果？未来如何开拓？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司系统布局，紧抓人工智能技术带来的新机遇，在报告期内，公司服务器产品占比38.21%，同比提升19.58个百分点。公司与终端客户紧密合作，完成了AI服务器产品的开发工作。目前，公司多个客户的项目已经成功完成认证，在上半年实现了大批量交付。这些项目的量产进一步提升</p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>了公司在 AI 服务器市场的份额，展现了公司在该领域的竞争力和影响力。在报告期内，公司不仅成功完成了 AI 服务器产品的开发和交付，而且积极展望未来，与客户紧密合作，投入下一代产品的开发工作。我们致力于通过技术升级和能力提升，不断优化产品性能，以满足客户对高端 PCB 产品日益增长的技术需求。感谢您对生益电子的关注！</p> <p>3、公司今年产能怎样？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司四期项目是募投项目之一，四期项目专注于 HDI、软硬结合板等高端产品，经过去年投产爬坡，目前 HDI 及软硬结合板的产能逐步释放，为未来的订单拓展奠定了基础。感谢您对生益电子的关注！</p> <p>4、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展？</p> <p>尊敬的投资者，您好。泰国生产基地的建立将进一步增加公司海外供货能力，更好地满足国际客户的需求。截止目前，公司已按计划完成了泰国公司设立、境外投资备案、土地购买协议签署以及土地所有权的转移、泰国团队的组建及规划编制，预计 2024 年下半年正式开始动工建设。根据泰国公司的建设规划及发展需求，泰国公司拟增加 0.7 亿美元投资额度，其投资金额由 1 亿美元增加至 1.7 亿美元，资金来源为自有资金和自筹资金。本次增加的 0.7 亿美元主要是用于泰国公司建筑工程和生产、检测设备。感谢您对生益电子的关注！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 12 日</p>